**2013 Moldex3D全球模流達人賽**

**授權同意書**

本團隊報名參加「2013 Moldex3D全球模流達人賽」□學校組 或 □企業組 (請勾選)，同意本活動參賽辦法的各項內容規定，並授予科盛科技股份有限公司以下的相關權利:

本團隊同意並擔保以下條款：

1. 本團隊擁有完全權利與權限簽署並履行本同意書，且已取得簽署本同意書必要之第三者同意與授權。
2. 茲同意無償授權科盛科技股份有限公司，將本次比賽作品(含CAD模型與模流分析專案)等內容，得不限地域、時間與次數，透過網路公開傳輸，使用於相關學術、推廣教育活動、使用者故事等，並且有複製、使用、編輯、改編等之權利。
3. 本同意書為專屬授權。本人保證未侵害或抄襲他人之著作，且未曾參加其他競賽得獎，特此聲明。本作品作者若有違反上開情事，願被取消資格及敘獎；本人作品若有侵害他人權利或涉及違法，本人願負全部之賠償責任。若因此致科盛科技股份有限公司受有損害，並願負賠償責任。
4. 如違反本同意書各項規定，參賽人須自負法律責任，科盛科技股份有限公司並得要求參賽人返還全數獎金。
5. 作品及本同意書內容範圍內，因可歸責於申請人之事由致本主辦單位受有損害，參賽人應負賠償本主辦單位之責。

此致 科盛科技股份有限公司

立同意書人: (請親簽)

立同意書人: (請親簽)

立同意書人: (請親簽)

**中華民國102年 月 日**